



특 허 증

CERTIFICATE OF PATENT

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 특 허 제 10-1475506 호 (PATENT NUMBER) | 출원번호 (APPLICATION NUMBER) | 제 2013-0067593 호 |
| | 출원일 (FILING DATE:YY/MM/DD) | 2013년 06월 13일 |
| | 등록일 (REGISTRATION DATE:YY/MM/DD) | 2014년 12월 16일 |

발명의명칭 (TITLE OF THE INVENTION)
반도체 패키지 제조용 오븐

특허권자 (PATENTEE)
비전세미콘 주식회사(121111-0*****)
대전 유성구 테크노2로 265, (탑립동)

발명자 (INVENTOR)
윤통섭 (601019-1*****)
경기도 부천시 원미구 계남로 81, 2228동 501호 (상동, 진달래마을)

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.

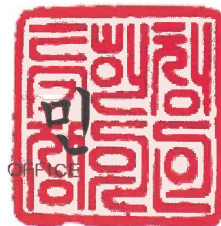
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE.)

2014년 12월 16일



특 허 청 장 김 영

COMMISSIONER, THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



연차등록료는 2017년부터 매년 12월 16일까지 납부하여야 하며, 등록원부로 권리관계를 확인바랍니다.